

证书号第9196636号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：一种封装酞菁分子的金属有机框架基复合材料的制备方法及其应用

专利权人：中国科学技术大学

地址：230026 安徽省合肥市包河区金寨路96号

发明人：江海龙;康荣;焦龙

专利号：ZL 2023 1 1812794.7

授权公告号：CN 117801301 B

专利申请日：2023年12月25日

授权公告日：2026年08月18日

申请日时申请人：中国科学技术大学

申请日时发明人：江海龙;康荣;焦龙

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

